

Seat No.: _____

Enrolment No. _____

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Diploma Engineering - SEMESTER-IV • EXAMINATION – SUMMER 2013

Subject Code: 345802

Date: 05-06-2013

Subject Name: Advance Image Carrier

Total Marks: 70

Time: 10:30 am - 01:00 pm

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. English version is considered to be Authentic.

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Q.1 | (a) What is Photo polymer ? Explain advantages of Photo polymer used as an Image area. | 07 |
| | (b) What is CTP ? Explain advantages of CTP. | 07 |
| Q.2 | (a) Write advantages and disadvantages of P. S. plate. | 07 |
| | (b) Why Automatic Plate processor is necessary ? Explain Deep bath Type Auto plate processor with the help of schematic diagram. OR (b) Explain & draw a schematic diagram of Shower bath type Automatic plate processing machine. | 07 |
| Q.3 | (a) Explain working steps of Liquid Photo polymer type Flexographic plate making process. (with diagram) | 07 |
| | (b) Explain the Governing factors of step and Repeat Idea for plate making. | 07 |
| | OR | |
| Q.3 | (a) Explain working steps of Sheet Photo polymer type Flexographic plate making process (with diagram) | 07 |
| | (b) Explain both Step and Repeat Methods (1) Hand method using Pin and Tabs (2) Punch Register system. | 07 |
| Q.4 | (a) Explain Electro mechanical type Gravure Cylinder preparation process with working diagram. | 07 |
| | (b) Write processing steps of Water Soluble Photo sensitive Resin plate. | 07 |
| | OR | |
| Q. 4 | (a) Explain working steps of Direct Transfer type Gravure Cylinder preparation process (with diagram) | 07 |
| | (b) Explain the steps of Negative working Wipe on plate making process. | 07 |
| Q.5 | (a) Explain difference between Bi metal and Tri metal plate. | 07 |
| | (b) Explain difference between Positive and Negative working Tri metal plate process. | 07 |
| | OR | |
| Q.5 | (a) Draw a working diagram of Electrolitically deposited Negative working Bi metal plate process. | 07 |
| | (b) Explain difference between CTP and CTCP. | 07 |

ગુજરાતી

- પ્ર. ૧ અ ફોટો પોલીમર એટલે શું ? ઇમેજ એરિયા તરીકે ઉપયોગી ફોટો 07
પોલીમરના લાભો સમજાવો.
- બ સી. ટી. પી. એટલે શું ? સી. ટી. પી. ના લાભો સમજાવો. 07
- પ્ર. ૨ અ પી. એસ. પ્લેટના લાભો અને ગેરલાભો વિષે લખો. 07
બ સ્વયં સંચાલિત પ્લેટપ્રોસેસરની જરૂરિયાત શી છે ? રચનાત્મક આફુતિની 07
મદ્દ વડે ડીપ બાથ પ્રકારના ઓટો પ્લેટપ્રોસેસરની સમજ આપો.

અથવા

- બ શાબ્દ-બાથ પ્રકારના સ્વયં સંચાલિત પ્લેટપ્રોસેસરની રચનાત્મક કાર્ય 07
પદ્ધતિ દર્શાવતી આફુતિ દોરો અને સમજાવો.
- પ્ર. ૩ અ લીકવીડ ફોટો પોલીમર પ્રકારની ફ્લેક્ષોગ્રાફીક પ્લેટ બનાવવાની 07
પદ્ધતિના કાર્ય સ્ટેપ્સ (તેની આફુતિ સહિત) સમજાવો.
બ પ્લેટ મેકીંગમાં વપરાતાં સ્ટેપ અને રિપિટ વિચાર માટેનાં કાર્યકરી 07
પરીબળો વિષે સમજાવો.

અથવા

- પ્ર. ૩ અ શીટ ફોટો પોલીમર પ્રકારની ફ્લેક્ષોગ્રાફીક પ્લેટ બનાવવાની પદ્ધતિના 07
કાર્ય સ્ટેપ્સ (તેની આફુતિ સહિત) સમજાવો.
બ (૧) પીન અને ટેબ્સનો ઉપયોગ કરીને મેન્યુઅલ પદ્ધતિ અને (૨) પંચ 07
રજીસ્ટર પદ્ધતિ બંને વિષે સમજાવો.
- પ્ર. ૪ અ ઇલેક્ટ્રો મીકેનીકલ પ્રકારે ગ્રેવ્યોર સિલિન્ડર તૈયાર કરવાની રીત તેની 07
કાર્ય પદ્ધતિ દર્શાવતી આફુતિ દ્વારા સમજાવો.
બ પાણી બાબ્ય પ્રકાશ સંવેદનશીલ રેઝિનવાળી પ્લેટ તૈયાર કરવા માટેની 07
પ્રક્રિયાનાં સ્ટેપ્સ (પદો) નાં નામ લખો.

અથવા

- પ્ર. ૪ અ ડાયરેક્ટ ટ્રાન્સફર પ્રકારની ગ્રેવ્યોર સિલિન્ડર તૈયાર કરવાની પદ્ધતિના 07
કાર્ય સ્ટેપ્સ (તેની આફુતિ સહિત) સમજાવો.
બ નેગેટીવ વર્કિંગ વાઇપાનોન પ્લેટ તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયાનાં સ્ટેપ્સ વિષે 07
સમજાવો.
- પ્ર. ૫ અ બાય મેટલ અને ટ્રાય મેટલ પ્લેટ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો. 07
બ પોઝિટીવ અને નેગેટીવ વર્કિંગ ટ્રાય મેટલ પ્લેટ વચ્ચેનો તફાવત 07
સમજાવો.

અથવા

- પ્ર. ૫ અ ઇલેક્ટ્રોલાયટીકલી ડિપોઝિટેડ નેગેટીવ વર્કિંગ બાય મેટલ પ્લેટ તૈયાર 07
કરવાની કાર્ય પદ્ધતિ દર્શાવતી આફુતિ દોરો.
બ સી. ટી. પી. અને સી. ટી. સી. પી. વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો. 07
